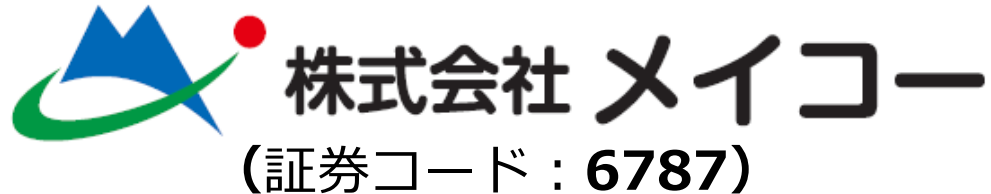


2024年3月期第3四半期

決算補足資料

2024年2月6日



注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、新型コロナウイルス等の感染症を含め、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。

2024年3月期第3四半期 連結実績

(単位：億円)

	2023年3月期 Q3実績	2024年3月期 Q3実績	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高	1,253	1,335	82	6.6%
営業利益	80 6.4%	83 6.2%	3	4.5%
経常利益	94 7.5%	98 7.3%	4	4.2%
当期純利益	71 5.7%	77 5.8%	6	7.8%
期中平均為替レート (JPY/USD)	136.85	143.79		

2024年3月期第3四半期 商品別実績

(単位：億円)

	2023年3月期Q3実績						2024年3月期Q3実績					
	基板事業		EMS事業		合計		基板事業		EMS事業		合計	
	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率
車載	640	45 7.0%	10	0 0.0%	650	45 6.9%	710	55 7.7%	38	1 2.6%	748	56 7.5%
スマートフォン タブレット	208	12 5.8%			208	12 5.8%	184	12 6.5%			184	12 6.5%
半導体パッケージ	3	0 0.0%			3	0 0.0%	4	-7 -175.0%			4	-7 -175.0%
SSD IoTモジュール	75	10 13.3%			75	10 13.3%	60	7 11.7%			60	7 11.7%
AI家電 アミューズメント 産機他商品	197	14 7.1%	120	-1 -0.8%	317	13 4.1%	158	11 7.0%	181	4 2.2%	339	15 4.4%
合計	1,123	81 7.2%	130	-1 -0.8%	1,253	80 6.4%	1,116	78 7.0%	219	5 2.3%	1,335	83 6.2%

仕様別売上高シェア

(単位：億円)

